



安徽富信半导体科技有限公司

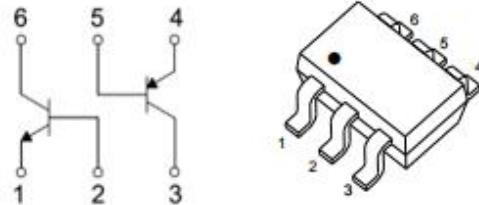
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

MMDT5451DW

SOT-363 Bipolar Transistor 双极型三极管

■ Features 特点

NPN+PNP High Voltage 高压



■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V_{CBO}	180/-160	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V_{CEO}	160/-150	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V_{EBO}	6/-5	V
Collector Current 集电极电流	I_C	200/-200	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25^\circ\text{C})$	200	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	625	°C/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J, T_{stg}	-55 to +150 °C	

■ Device Marking 产品打标

Marking	KNM
---------	-----



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

MMDT5451DW

■ Electrical Characteristics 电特性(NPN)

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压($I_C=100\mu\text{A}$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	180	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压($I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	160	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压($I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	6	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流($V_{\text{CB}}=120\text{V}$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	50	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流($V_{\text{EB}}=4\text{V}$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	50	nA
DC Current Gain 直流电流增益($V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=1\text{mA}$)	$H_{\text{FE}}(1)$	80	—	—	
DC Current Gain 直流电流增益($V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$)	$H_{\text{FE}}(2)$	100	—	300	
DC Current Gain 直流电流增益($V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$)	$H_{\text{FE}}(3)$	30	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降($I_C=10\text{mA}$, $I_B=1\text{mA}$) ($I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$)	$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	—	—	0.15 0.2	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降($I_C=10\text{mA}$, $I_B=1\text{mA}$) ($I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$)	$V_{\text{BE}(\text{sat})}$	—	—	1 1	V
Transition Frequency 特征频率($V_{\text{CE}}=10\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$, $f=100\text{MHz}$)	f_T	100	—	300	MHz
Noise Figure 特征频率($V_{\text{CE}}=5\text{V}$, $I_C=200\mu\text{A}$, $f=1\text{kHz}$)	NF	—	—	8	db
Output Capacitance 输出电容($V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$)	C_{ob}	—	6	—	pF



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

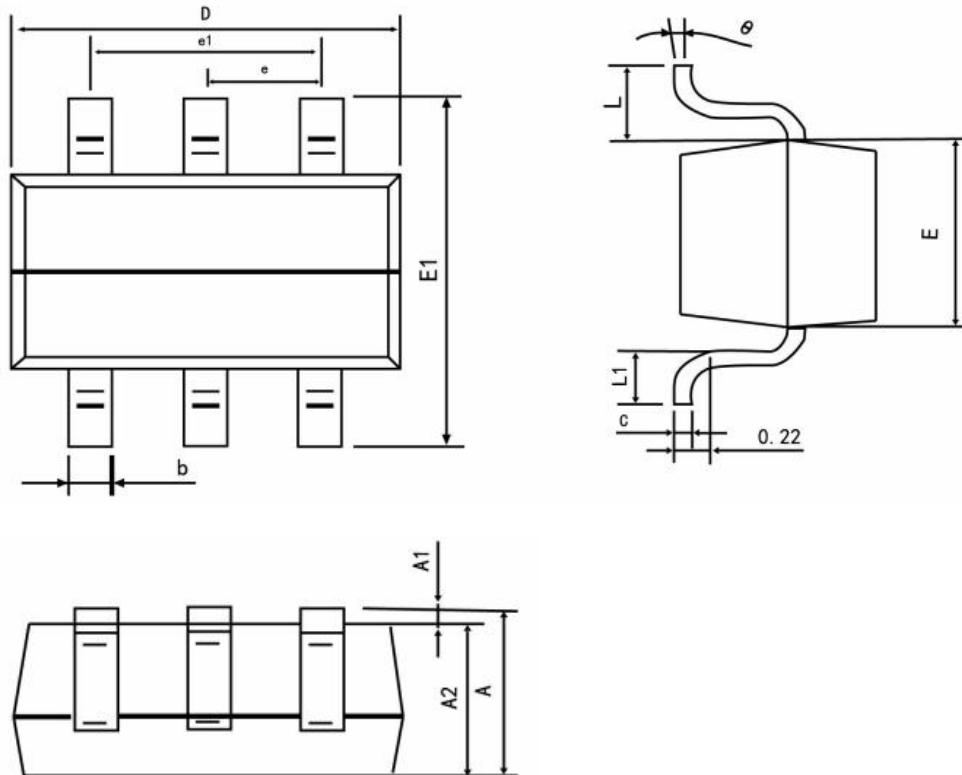
MMDT5451DW

■ Electrical Characteristics 电特性(PNP)

(TA=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压($I_C = -100\mu A$, $I_E = 0$)	BV_{CBO}	-160	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压($I_C = -1mA$, $I_B = 0$)	BV_{CEO}	-150	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压($I_E = -10\mu A$, $I_C = 0$)	BV_{EBO}	-5	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流($V_{CB} = -120V$, $I_E = 0$)	I_{CBO}	—	—	-50	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流($V_{EB} = -3V$, $I_C = 0$)	I_{EBO}	—	—	-50	nA
DC Current Gain 直流电流增益($V_{CE} = -5V$, $I_C = -1mA$)	$H_{FE}(1)$	50	—	—	
DC Current Gain 直流电流增益($V_{CE} = -5V$, $I_C = -10mA$)	$H_{FE}(2)$	100	—	300	
DC Current Gain 直流电流增益($V_{CE} = -5V$, $I_C = -50mA$)	$H_{FE}(3)$	50	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降($I_C = -10mA$, $I_B = -1mA$) ($I_C = -50mA$, $I_B = -5mA$)	$V_{CE(sat)}$	—	—	-0.2 -0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降($I_C = -10mA$, $I_B = -1mA$) ($I_C = -50mA$, $I_B = -5mA$)	$V_{BE(sat)}$	—	—	-1 -1	V
Transition Frequency 特征频率($V_{CE} = -10V$, $I_C = -10mA$)	f_T	100	—	300	MHz
Noise Figure 特征频率($V_{CE} = -5V$, $I_C = -200\mu A$, $f = 1KHz$)	NF	—	—	8	db
Output Capacitance 输出电容($V_{CB} = -5V$, $I_E = 0$, $f = 1MHz$)	C_{ob}	—	6	—	pF

■ Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimension in Millimeters	
	Min	Max
A	0.900	1.100
A1	0.000	0.100
A2	0.900	1.000
b	0.150	0.350
c	0.080	0.150
D	2.000	2.200
E	1.150	1.350
E1	2.150	2.450
e	0.650 TYP	
e1	1.200	1.400
L	0.525 REF	
L1	0.260	0.460
θ	0°	8°